

檔		保存年限
號	/	/

經濟部國際貿易局 函

機關地址：臺北市湖口街1號
承辦人：吳蕙姣
聯絡電話：(02)23977189
電子郵件：hwwu@trade.gov.tw

新竹縣竹東鎮中興路四段 195號 78館206 室

受文者：台灣光電暨化合物半導體產業協會

發文日期：中華民國111年4月19日
發文字號：貿雙二字第1110550346號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(1110550346-1.pdf)

主旨：有關本局與美國在台協會(AIT)於本(4)月29日合作辦理「臺美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」事，敬邀貴會及所屬會員廠商參加，請查照轉知。

說明：

- 一、經濟部王部長與美國商務部長Gina Raimondo於去(110)年12月7日視訊會談，宣布共同建立臺美科技貿易暨投資合作(TTIC)架構，以促進雙邊貿易、投資擴展及產業合作為目標。
- 二、為進一步深化臺美半導體供應鏈合作，本局與AIT訂於本月29日共同合作辦理旨揭座談會。檢送座談會議程(如附件)，歡迎貴會及所屬會員廠商報名(報名網址：https://iekweb2.iek.org.tw/IEKConf/Client/confinfo.aspx?mode=agenda&conf_no=997916356&session_id=2892)。

正本：國際半導體產業協會、台灣半導體產業協會、台灣電子設備協會、台灣高科技廠房設施協會、台灣光電暨化合物半導體產業協會、台灣電路板協會、台灣化學產業協會、台灣區電機電子工業同業公會

副本：

局長 江文若

臺美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會

主辦單位：經濟部國際貿易局 (BOFT) / 美國在台協會 (AIT)

承辦單位：工研院產科國際所 / 中華經濟研究院

壹、背景說明

臺灣半導體產業在臺灣建構起完整的半導體產業鏈，以 IC 設計、IC 製造與 IC 封測等專業半導體代工模式，為全球所有客戶提供全球市場所需要的 IC 晶片。臺灣半導體製造技術已位居全球領先地位，吸引國際半導體供應鏈積極來臺設廠，就近供應臺灣半導體產業所需求之設備與材料。2021 年臺灣半導體產業創造出新臺幣 4.1 兆元的總產值，位居全球第二名的地位。

美國擁有龐大的電子產品市場規模。在電子產品朝向數位化與智慧化趨勢驅動下，2021 年美國市場對於半導體晶片需求市場值達到 1,215 億美元。為排除國際經貿障礙與供應美國市場需求，美國正推動在地生產政策，積極在美建設新的半導體生產線。美國政府正邀請國際企業赴美佈局與在地生產。

經濟部國際貿易局 (BOFT) 與美國在台協會 (AIT) 為廣納產業意見，特委託工研院產科國際所 (ISTI of ITRI) 與中華經濟研究院 (CIER) 辦理此座談會，與國內外半導體產業鏈相關廠商 (設計、製造、封測、設備、材料)，共同針對提升全球半導體供應鏈韌性議題，共商臺美合作的機會策略。

時間：111 年 4 月 29 日(五) 9:00 ~ 11:00

地點：110 台北市信義區信義路五段 1 號 101 會議室

貳、議程

時程/分鐘	會議討論事項	報告人/主持人
8:40~9:00	報到	
9:00~9:10	貴賓致詞	經濟部王美花部長
9:10~9:20	貴賓致詞	AIT 孫曉雅處長
9:20~9:25	合影	
9:25~9:35	全球供應鏈變革下的台美合作新契機	中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心 顏慧欣 副執行長
9:35~9:40	推動半導體供應鏈韌性發展	工研院 蘇孟宗 協理
9:40~10:40	<p>臺美合作座談 與談人：</p> <p>均豪精密工業股份有限公司 (Gallant Precision Machining)</p> <p>帆宣系統科技股份有限公司 (Marketech International Corp.)</p> <p>國際半導體產業協會 (SEMI)</p> <p>新思科科技股份有限公司 副總裁 (Synopsys Inc)</p> <p>美商英特格有限公司台灣分公司 (Entegris Taiwan)</p>	<p>主持人 工研院 蘇孟宗 協理</p> <p>陳政興 董事長</p> <p>林育葉 總經理</p> <p>曹世綸 全球行銷 長</p> <p>李明哲 全球副總 裁暨董事長</p> <p>謝俊安 總經理</p>
10:40~11:00	Q&A	工研院 蘇孟宗 協理



經濟部國際貿易局
Bureau of Foreign Trade, MOEA



U.S. - Taiwan
TTIC
台美科技貿易暨投資合作架構



AMERICAN
INSTITUTE IN
TAIWAN
美國在台協會